

密级状态: 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(√)

Stresstest 压力测试说明

文件状态:	文件标识:	Stresstest 压力测试说明
[]草稿	当前版本:	Ver 3.0
[√]正式发布	作 者:	huangjc
[]正在修改	完成日期:	2016-08-19



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明
0.1	陈郭皇寿	2013-07-05	初始版本
1.0	huangje	2013-08-02	MID 版
1.1	huangjc	2013-09-02	SDK 内置版
2.0	huangjc	2014-02-13	SDK 内置版,新增支持 4.4
3.0	huangjc	2016-08-19	VR 定制版,支持 6.0



目 录

1.	测试内容	4
2.	STRESSTEST 工具	5
:	2. 1 打开工具	5
3.	功能测试	5
,	3. 1 模块相关压力测试	5
	1	. 5
	2	. 5
	3	. 5
	3	
	3.1.1. Wifi 模块	5
	3.1.2. Bluetooth 模块	
,	3.2. 非模块相关压力测试	
	3.2.1. 飞行模式开关测试	
	3.2.2. 休眠映胜拷机测试	
	3.2.4 恢复出厂设置接机测试	



1. 测试内容

设备上使用 Stresstest 工具, 对待测设备的各项功能进行压力测试,确保各项整个系统运行的 稳定性。

Stresstest 测试工具测试的内容主要包括:

- 模块相关
 - Bluetooth 压力测试: 包括 Bluetooth 打开关闭。
 - Wifi 压力测试: 包括 Wifi 打开关闭, (ping 测试 以及 iperf 测试待加入)。
- 非模块相关
 - 休眠唤醒拷机测试。
 - 视频拷机测试。
 - 重启拷机测试
 - 恢复出厂设置拷机测试。
- Log 系统(待完善)
 - Logcat
 - Kmsg
 - Traces

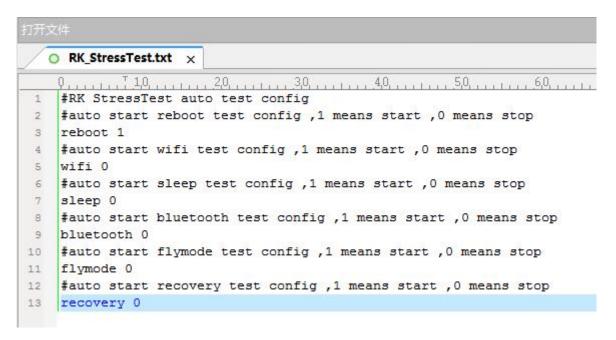


2. Stresstest 工具

2.1 打开工具

该工具已内置 SDK 上隐藏显示,通过将配置启动文件 RK_StressTest.txt 放在 U 盘或者 TF 卡根目录下,插入到 VR 设备中,自动启动对应测试。

RK_StressTest.txt 配置文件说明:



注意: 自动测试一次只能打开一种测试!

3. 功能测试

3.1 模块相关压力测试

3.1.1. Wifi 模块

■ 打开关闭测试



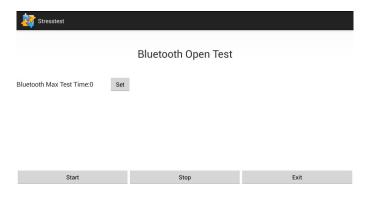


Start Stop Exit

- ▶ 设置最大测试次数,默认为0,表示无限次进行测试
- Ping 压力测试(待实现)
- Iperf 吞吐量测试(待实现)

3.1.2. Bluetooth 模块

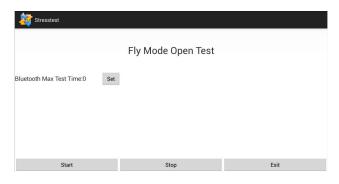
■ 打开关闭测试



▶ 设置最大测试次数,默认为 0,表示无限次进行测试

3.2. 非模块相关压力测试

3.2.1. 飞行模式开关测试

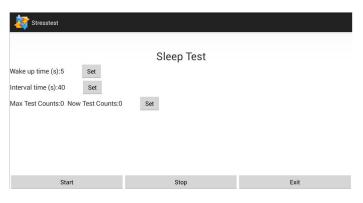


■ 设置最大测试次数,默认为0,表示无限次进行测试。



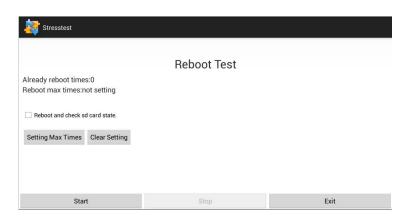
3.2.2. 休眠唤醒拷机测试

■ 休眠唤醒拷机测试



- ▶ 设置唤醒时间(Wake up time): 此时间表示唤醒加锁时间(默认为 5 秒), 默认的系统最短进入休眠的时间为 15 秒, 因此进入待机的时间相当于这边设置的时间加上 15 秒的时间 才能进入待机。
- ▶ 设置间隔时间 (Interval time): 此时间为唤醒的间隔时间。默认为 40 秒。 设置的要求为 唤醒时间 + 15 秒 < 间隔时间。
- ▶ 可设置最大测试次数,默认测试次数为0,表示无限次进行测试。
- 后台休眠唤醒拷机测试(待加入)

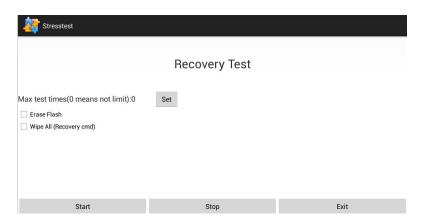
3.2.3. 开关机拷机测试



- 设置重启拷机的最大次数。默认为 not setting ,表示将无限次进行该测试。
- 每次重启测试前有5秒的倒计时用于反应时间。 来停止该项测试。
- 该测试的数据保存在 xml 中,测试完毕时建议通过 clear setting 按钮来清除相关记录。



3.2.4. 恢复出厂设置拷机测试



- 设置重启拷机的最大次数。默认为 0 ,表示将无限次进行该测试。
- 恢复出厂设置模式, 都不勾选, 不格式 user 区。
- 恢复出厂设置模式, Erase Flash, 在重启前格式话 user 区,<mark>该模式测试下必须要插 TF 卡,不然测试无法正常进行。</mark>
- 恢复出厂设置模式, Wipe all,在重启之后格式化 user 区,该模式测试下必须要插 TF 卡,不 然测试无法正常进行。